⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭62-292261

@Int\_Cl\_4

識別記号

广内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)12月18日

B 23 K 1/00

Z-6919-4E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

❸発明の名称 硬ろう付法

**到特 顧 昭61-137524** 

**❷**出 願 昭51(1986)6月13日

 進 川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会社内

⑩出 願 人 富士電機株式会社

川崎市川崎区田辺新田1番1号

砂代 理 人 弁理士 山口 厳

#### 明 自計 書

1. 発明の名称 硬ろう付法

2. 特許請求の範囲

1) 兼合すべき金属面を予め最大高さ25 S 以下の要 面粗さあるいは25 m 以下の反うとすることを特徴 とする変ろう付法。

3. 発明の詳細な説明

【発明の属する技術分響】

本発明は、少なくとも表面に金属層を有する部 材質を使ろうを用いて接合する使ろう付法に関する。

## 【健来技術とその問題点】

会裏部材図の接合方法としてろう付けが多く用いられることは関知である。接合強度の高いことならびに耐熱性が必要の場合には、ろう材として観ろうを用いる硬ろう付けが行われるが、接合図図のすきまが多いときには次のような問題がある。 ① 毛額管現象が弱いためすき間がろう材によって 定載され難く、接合部に空気あるいはガスが残り、 そう層中の空孔が多くなる。 口ろう材を多く必要とする。

口ろう材を多くすると、接合部外へ抜れ出す量も 多くなる。

ろう 層が厚くなり、またろう層中に空孔があると 接合部の熱伝導性、空気伝導性、機械的強度が磨 くなり、ろう材を多く情要することはコストアッ プにつながり、また外観もよくない。

## 【発明の目的】

本発明は、上記の問題を解決して接合面間のす 意間を少なくし、少ないろう材で健全な接合を得 ることのできる硬ろう付法を提供することを目的 とする。

#### 【発明の要点】

本発明は、上記の問題がする間の幅か50m以上の際に超こるとの認識に基づき、接合すべき金膜間を、例えば平らな部材を加圧することなどにより予め最大高さ25 S 以下の実面組さあるいは25 m以下の反りにするもので、これにより50m以上のする関が生じないので上記の目的が達成される。
《発明の実施例》

-333-

- 2 -

接合すべき二つの関权の表面をプレスによる平 打ちにより最大賞さ20~253, 平均組さ10~152 の表面組さにしたのち、その表面腎虫を観ろうを 用いてろう付けを行った。仮ろう付けは宣粛と水 素を遺抜している銀ろう付専用却を用いた。第1 図は接合部の新図拡大写真を略図化したものであ り、朝祝1, 2の表面のR。は10~15点で、接合 部のする関の最大幅 d : は45~50mである。第 2 図は比較のためにR。30~35mで平打ちをしない 朝板11、12を同様に扱ろう付けした接合部の装置 拡大時間で、接合部のする間の最大幅 d 』は約80 mである。比較例ではろう層3と都材11の間に大 きな空孔をが存在するのに対し、実施側の場合に 生じている空孔(は極めて小さく、熱および電気 伝導度や機械的強度に与える影響は低級である。 空孔率は50%以上改善され、また使用ろう材の量 は比較例は実施例の1.5倍でその20%以上が特合 部外へ独れ出していた。

表質平たん化のためのプレスによる平打ちは、 接合すべき部材が塑性変形の性質を持つ金属から なる場合、あるいは表面に薄い金属層を有する包 性表形の性質を持つ樹脂などからなる場合には手 軽な方法であるが、平打ちを適用できない場合に は機械研摩や化学研摩を適用することもできる。 【発明の効果】

本発明によれば、硬ろう付けされる部材の表面をプレスによる平打ちなどの方法で表面の凹凸をあるいは反りを25m以下とすることにより、接合部のする間が50m以下に狭くなるため毛細管現象が強く 気を動き、する関のろう間を得ることができ、彼動性のよう材で健全な接合が形成される。しかもろう付け工程の設備は従来と変更する必要がため、常便に大きな効果を得ることができる。

## 4.関軍の簡単な説明

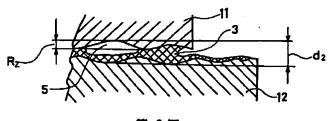
第1回は本発明の一実施例による接合部の一部 新四回、第2回は従来の方法による接合部の一部 新面面である。

1. 2:桐板、3:ろう層。

电对流流压 山 工

1 銀版 3 5 7 層 d1 2 銀板

第1図



第 2 図

PAT-NO:

JP362292261A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62292261 A

TITLE:

HARD BRAZING METHOD

PUBN-DATE:

December 18, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TOBA, SUSUMU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

FUJI ELECTRIC CO LTD N/A

APPL-NO: JP61137524

APPL-DATE: June 13, 1986

INT-CL (IPC): B23K001/00

US-CL-CURRENT: 228/203 , 228/219 , 228/262.1

# ABSTRACT:

PURPOSE: To contrive soundness of joining and reduction of cost by forming the surface roughness in the specific grading or the camber of the prescribed value or less in advance on a metal face.

CONSTITUTION: The surface roughness of ≤25S maximum height or camber in ≤25µm is formed in advance by the flat pressing, etc., on the joining face of two copper plates 1, 2 to be joined, then the silver brazing of the copper plates 1, 2 is performed. In this case the silver solder exclusive furnace circulating a nitrogen and hydrogen is used for the brazing. Owing to the joining face of the copper plates 1, 2 forming ≤25S maximum height or ≤25µm cabmer a capillarity works strongly, the filling of the filler metal for the gap is sufficiently performed and the brazing layer 3 with less cavities can be formed. Consequently the joining is made sound and the amount of the filler metal can be saved, so the cost is reduced.

8/4/06, EAST Version: 2.0.3.0